

Pavimentazioni multistrato epossidiche autolivellanti

LV35_SA_IT_R2-0717

NOTA

Il seguente ciclo, nella configurazione in cui è qui proposto, risulta **realizzabile solo su pavimenti provvisti di barriera al vapore**. Realizzando la rasatura turapori con sistemi epossicementizi **Kimitech ECF** di almeno 2 mm di spessore (e non con Kimitech HLA additivato al 100% con Kimifill 0,1-0,3 come di seguito indicato), il sistema epossidico autolivellante può essere applicato anche nel caso di supporti umidi/privi di barriera al vapore.

SCHEDA APPLICATIVA

Realizzazione di pavimentazioni multistrato epossidiche autolivellanti previo:

1. predisposizione del supporto;
2. posa del rivestimento a spessore;

1) PREDISPOSIZIONE DEL SUPPORTO

Far riferimento alla Scheda Applicativa "Predisposizione di supporti da rivestire con resina" ([LV88](#)) per gli aspetti relativi a pulizia del supporto; controlli preliminari; preparazione della superficie

2) POSA DEL RIVESTIMENTO A SPESSORE

Sul supporto asciutto e depolverato con aspiratori, applicazione a rullo di resina epossidica bicomponente ad alta penetrazione **Kimicover FIX** rispettando un consumo non inferiore a 0,3 kg/m².

Tra le 24 e le 48 ore successive, effettuare una rasatura turapori applicando a spatola una mano di **Kimitech HLA** additivata al 100% con sabbia di quarzo **Kimifill 0,1-0,3**.

Procedere alla stesura a spatola dentata di **Kimitech HLA** additivata al 50% con sabbia di quarzo **Kimifill 0,1-0,3** per uno spessore di circa 1,5 mm con un consumo di resina epossidica di 2 kg/m².